

2025 年9月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ イ コ ー
代 表 者 名 代表取締役社長 名屋 佑 一 郎
(コード番号：6787 東証プライム)
問 い 合 わ せ 先 社 長 室 榮 喜 俊 介
T E L 0 4 6 7 - 7 6 - 6 0 0 1

博智電子股份有限公司との業務提携および合弁会社設立に関するお知らせ

当社は、以下のとおり、博智電子股份有限公司（以下、A C C L 社といいます）との間で、電子回路基板事業に関する業務提携を行い、合弁会社を設立することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 業務提携の理由

当社は、市場が拡大するA I サーバーをはじめとする高多層分野への参入を検討しておりましたが、早期に市場参入するため、A C C L 社と業務提携を行うことといたしました。一方A C C L 社は、A S E A N 地域に工場建設のため協業先を選定しておりました。

この度、当社とA C C L 社との間において電子回路基板事業に関する協業についての合意に至りました。今後、合弁会社「Allied Circuit Meiko Vietnam Co., Ltd.」（予定）を設立し、当社ホアビン工場内において新工場を建設することといたしました。

2. 合弁会社の概要

(1) 名 称	Allied Circuit Meiko Vietnam Co., Ltd.
(2) 所 在 地	ベトナム国フート省ホアビン市
(3) 代 表 者 の 氏 名	張永青
(4) 事 業 内 容	高多層基板の生産及び販売
(5) 資 本 金	16 百万米ドル
(6) 設 立 年 月 日	2025 年 11 月 予定
(7) 出 資 比 率	株式会社メイコー:30%、博智電子股份有限公司:70%

3. 業務提携の相手先の概要

(1)	名	称	博智電子股份有限公司				
(2)	所	在	桃園市龍潭區烏林里工二路 128 號				
(3)	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名		董事長 張永青				
(4)	事 業 内 容		電子回路基板の研究開発・製造・販売				
(5)	資 本 金		5.58 億台湾ドル				
(6)	設 立 年 月 日		1995 年 4 月 26 日				
(7)	大 株 主 及 び 持 株 比 率		Compal Electronics, Inc. (33.6%) Advantech Co., Ltd. (6.2%)				
(8)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係	資本関係	なし				
		人的関係	なし				
		取引関係	なし				
		関連当事者への該当状況	なし				
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態							
決 算 期		2022 年 12 期		2023 年 12 期		2024 年 12 期	
連 結 純 資 産 (千 台 湾 \$)		2,257,838		2,135,760		2,202,950	
連 結 総 資 産 (千 台 湾 \$)		3,575,453		3,347,249		3,890,235	
1 株 当 たり 連 結 純 資 産 (台 湾 \$)		44.49		41.80		43.12	
連 結 売 上 高 (千 台 湾 \$)		3,445,815		2,892,409		3,615,755	
連 結 営 業 利 益 (千 台 湾 \$)		659,321		216,423		248,085	
連 結 純 利 益 (千 台 湾 \$)		559,814		205,421		237,029	
1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益 (台 湾 \$)		11.03		4.02		4.64	

4. 今後の見通し

本件に伴う当期連結業績への影響は軽微であります。